# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-101148

(43)Date of publication of application: 02.04.1992

51)Int.Cl.

GO3F 7/20 HO1L 21/027

21)Application number: 02-218030

(71)Applicant: NIKON CORP

(22) Date of filing:

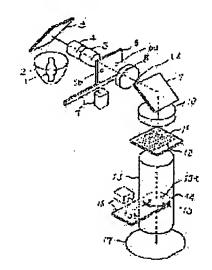
21.08.1990

(72)Inventor: SHIRAISHI NAOMASA

# 54) PROJECTION TYPE EXPOSING DEVICE

### 57)Abstract:

PURPOSE: To completely expose and transfer even a fine mask pattern by providing a light shielding plate which is decided based on the Fourier transform pattern of the fine pattern at least at one spot out of the pupil surface of an illumination optical system, the conjugate surface of the pupil surface and the pupil surface of a projection optical system. CONSTITUTION: The light shielding plate 6 in which a pair of light transmitting parts 6a and 6b is arranged and whose position and whose size are decided based on the two-dimensional Fourier transform of a mask pattern 12 is arranged near the pupil surface of the illumination optical system(emitting end face of an integrator element 5). Then, the ight shielding plate 15 provided with the light transmitting parts 15a and 15b in the same manner is arranged on the pupil surface 14 of the projection optical system 13 for projecting the pattern 12 to a wafer 17. Collimated beam of light made incident on the pattern 12 of a mask 11 forms the respective diffracted light beams of 0th, 1st and 2nd... order and only the 0th and the 1st order diffracted light beams are selectively allowed to pass to the wafer 17 side, then other diffracted light beams are intercepted. Thus, a light quantity difference with lightness and darkness which is enough to sensitize a resist layer and the depth of focus which is very deep are secured.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

# ◎公開特許公報(A) 平4-101148

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月2日

G 03 F 7/20 H 01 L 21/027 7818-2H

7352-4M H 01 L 21/30

311 L

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全11頁)

◎発明の名称 投影型露光装置

**郊特 顧 平2-218030** 

②出 頭 平2(1990)8月21日

@発明者 白石

直 正

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

⑪出 願 人 株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

冗代 理 人 弁理士 佐藤 正年

明 細 鲁

1. 発明の名称

投影型露光装置

- 2、特許請求の範囲
- (1) 微細パターンが形成されたマスクを照明するための照明光学系と、該微細パターンを試料基板上に投影するための投影光学系とを有する投影型露光装置において、

前記徴細パターンのフーリエ変換パターンに基いて定めた透光部を有する遮光板を、前記照明光学系のほぼ瞳面、該瞳面のほぼ共役面、前記投影光学系のほぼ瞳面のうち、少なくとも1個所に設けたことを特徴とする投影型露光装置。

- (2) 前記遠光板は、前記微細パターンの方向に応じた角度位置と、前記微細パターンの微細度および露光光の波長に応じた間隔とを持たせた一対の透光部、を1 組以上有することを特徴とする請求項第1項の投影型露光装置。
- (3) 前記遮光板の透光部の位置および間隔の少なくとも一方を変化させる調整機構を備えたこと

を特徴とする請求項第2項、第3項いずれかの投 影型露光装置。

- (4) 前記調整機構は、前記遮光板の任意の位置を透明、不透明に自由に調整できる電気光学素子からなることを特徴とする請求項第4項の投影型電光装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体メモリ素子や液晶素子の製造に用いられる投影型露光装置に関し、詳しくはマスクに形成された散細パターンの規則性を利用して、鼓散細パターンで発生する回折光を積極的に活用することにより、試料差板上に形成される転写パターンの解像度(レジスト像の微細度)を向上させる技術に関する。

[従来の技術]

半導体メモリや液晶素子の回路パターンの形成には、一般的に、フォトリソグラフ技術と呼ばれる、マスクパターンを試料基板上に転写する方法

が採用される。ここでは、感光レジスト層が形成された試料基板上に、紫外線等の露光光を、マスクバターンを形成したマスクを介して照射することにより、試料基板上にはマスクバターンが写真的に転写される。

このような微細化されたマスクバターンにおい

形光学系に数りを記けてまた。のマスクが対した。 対対の関係を対している。 が対している。 が対している。 が対している。 が対している。 が大きした。 が大きした。 が大きした。 が大きした。 が大きした。 が大きに、 がいた。 がった。 が

また、レンズに納まって試料基板に違する部分の± 1 次回折光は、 0 次光がほぼ垂直に入射するのに対して、 後い角度で試料基板に入射することになるため、 やはり十分な焦点深度が確保できないことが指摘された。

ところで、このような微細なマスクバターンの 一般的なものは、擬または横に等間隔で配列され た格子バターンと見なすことができる。言い換え れば、マスクバターンにおける最もバターンが密 ては、バターンの解像線幅が露光光の波長に接近するため、バターン透過時に発生する回折光の影響が無視できず、試料基板上のマスクバターン投影像における十分な明暗の光量差の確保が困難となり、明暗境界のコントラストも低下する。

# [発明が解決しようとする課題]

このような観点から、本願出願人は、先に、特 開平2-50417号において、照明光学系と投

集した場所には、試料基板上に形成可能な最小の 線幅を実現する、等間隔の透明、不透明ラインを 交互に配置した格子パターンが採用されるが、そ の他の場所では比較的にゆるい微細度のパターン であり、斜めのパターンは例外的である。

また、一般的なレジスト層材料の性質は、非線形の感光特性を有し、あるレベル以上の受光を与えると急速に化学変化が進むが、それ以下の受光量では、ほとんど化学変化が進行しないの役別では、明都と暗部の境界のコントラスののでは、明部と暗部の境界のコントラストのが得られる。

本発明は、このように、露光光が狭い被長分布を持ち、マスクパターンが実質的に回折格子とみなせ、レジスト材料が受光量のコンパレータ的性質を有することを積極的に利用して、露光光の波長を維持したままで、さらに微細なレジスト像を 形成可能とするもので、従来、試料基板上で十分 な光量差が得られなかった微細なマスクバターンでも、十分に露光転写できる投影型露光装置を提供することを目的としている。

## [発明を解決するための手段]

本発明の請求項第1項の投影型露光装置は、微 細パターンが形成されたマスクを照明するための 照明光学系と、該微細パターンを試料基板上に投 影するための投影光学系とを有する投影型露光装 置において、

前記徴細パターンのフーリエ変換パターンに基いて定めた選光部を有する遮光板を、前記照明光学系のほぼ瞳面、該瞳面のほぼ共役面、前記投影光学系のほぼ瞳面のうち、少なくとも1個所に設けたものである。

本発明の請求項第2項の投影型露光装置は、請求項第1項の投影型露光装置において、前記進光板が、前記微細パターンの方向に応じた角度位置と、前記微細パターンの微細度および露光光の波長に応じた間隔とを持たせた一対の透光郎、を1

おり、この露光光がマスクバターンで発生した 0次回折光と1次回折光とを試料基板に優先的に到達させ、干渉させ、結像させる。すなわち、マスクバターンの微細度に応じた遮光板を用いて、最適な 0次回折光と1次回折光とを選択することにより、従来よりも明暗の光量差および焦点深度が大きい結像バターンを得ることができる。

 祖以上有するものである。

本発明の請求項第3項の投影型露光装置は、請求項第2項の投影型露光装置において、前記遮光板の透光郎の位置および間隔の少なくとも一方を変化させる調整機構を備えたものである。

本発明の請求項第4項の投影型露光装置は、請求項第3項の投影型露光装置において、前記調整機構が、前記遮光板の任意の位置を透明、不透明に自由に調整できる電気光学素子からなるものである。

#### [作用]

従来の投影型露光装置では、マスクに対して上方から種々の入射角で入射する露光光が無差別に用いられ、マスクパターンで発生した 0 次、± 1 次、 ± 2 次、 … の各回折光がほぼ無制限に投影光学系を透過して試料基板上に結像していた。 2 光明の請求項第1項の投影型露光を配では、マスクパターンに対して特定の方向と角度で斜めに入射する露光光が選択的に用いられて

およびその近傍に設けた遮光板は、照明光学系の 瞳面およびその近傍、またはその共役面に配置さ れた遮光板により選択された露光光がマスクパタ ーンで発生する 0 次回折光と 1 次回折光以外の回 折光を取り除く作用も兼ね備える。

照明光学系の瞳面およびその近傍、またはその 共役面に遮光板を配置した場合、所定の被長を有 する露光光が、特定の入射方向と入射角で回折格 子状のマスクパターンに入射し、投影光学系の瞳 面には、フーリエ展開された 0 次、1 次、2 次、 3 次、…の各回折光によるスポット列が形成される。ただし、通常、2 次、3 次、…の高次回折光 のスポットは投影光学系の外側にはみだす(ケラレる)。

照明光学系の瞳面およびその近傍、またはその 共役面に配置した遮光板は、また、マスクに対し てほぼ垂直に入射する露光光を遮断し、特定の入 財方向と入射角の露光光だけをマスクに選択入射 させる。ここで、高次の回折光が邪魔な場合には さらに、投影光学系の瞳面およびその近傍に遮光 板を設けてこれを遮断する。これにより、試料基板上には、好ましい入射角の露光光がマスクバターンで発生する 0 次回折光と 1 次回折光とを重点的に用いた投影バターン像が形成される。

また、一般的なマスクバターンは、マスク上に

次に、マスクバターンに対して特定の入射方向と入射角の露光光を入射して、 0 次回折光と 1 次回折光とを用いて試料基板上に結像バターンを形成することにより、 焦点深度が大きくなる理由を説明する。

 このように、 遮光板上の透光部の個数と配置はマスクバターンに応じたそれぞれ異なる固有なものであるから、 遮光板は、 当然、マスクと一緒に交換され、 かつマスクに対して厳密に位置調整されるべきものである。

差 Δ W は、次式・

 $\Delta W = 1/2 \times (NA)^2 \Delta f$ 

Δ!デフォーカス量

N A : 職面上の中心からの距離 を開口数で表わした値

で表わされ、従って、瞳面のほぼ中心を貫通する D 次回折光(Δ W = O )に対して、瞳面の周囲、 半径 r 」を通る l 次回折光では、

 $\Delta W = 1/2 \times r_1^2 \Delta f$ 

の彼面収差を持つこととなり、焦点位置の前後での解像度、すなわち焦点深度を低くしている。

一方、照明光学系の瞳面もしくはその近傍、またはその共役面に遮光板を設けて、マスクパターンからの 0 次回折光と 1 次回折光とが瞳面上でほぼ中心対称な位置(共に半径 r , とする)を通るようにした本発明の投影型露光装置の場合、焦点の前後における 0 次回折光と 1 次回折光の波面収差は相等しく、

 $\Delta W = 1/2 \times r_2^2 \Delta f$ 

となり、デフォーカスに伴う彼面収差によるぼけ

が無い。すなわち、この分だけ焦点深度が大きく なっている。

また、遮光板の透光部を通った一対の露光光はマスクパターンの格子に対して、斜めかつ対称に入射する平行光となるが、±1次回折光のどちらか一方は投影光学系の光軸について0次光と同程度の深い角度で入射する。これにより、結像に関与するを発影光学系の実質的な関口数が小さくなり、より深い焦点深度が得られる。

本発明の請求項第2項の投影型露光装置においては、照明光学系に配置した遮光板を用いてスクパターンの格子に対して2方向から対称なる射角の露光光を入射させる。ここで、入射角は、ス射性を心臓光郎の相互関隔により調整され、マス射透過後、一方の露光光の0次光は、他方の露光光の1次光とほぼ同一位置にスポットを形成するようにしている。

このような回折光の選択は、マスクに対して上

本発明の請求項第3項の投影型露光装置においては、調整機構を用いて、遮光板を回転または平行移動させれば、格子に対する遮光板の位置ずれを補正できる。また、透光郎の相互間隔を適正に調整して、格子のピッチにより良く適合させることができる。

本発明の請求項第4項の投影型露光装置においては、液晶素子等の電気光学素子を組込んだ遮光板が採用され、電気信号により透光部の位置調整を行うことができる。

# [発明の実施例]

本発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1図は、本発明の実施例の投影型露光装置の 斜視図である。

第1図において、マスク11には、代表的な敬細パターン例として、本実施例では、デューティ0.5の1次元の格子状パターン12が形成されており、マスク11を照明する照明光学系は、水銀ランブ1、楕円面鏡2、コールドミラー3、集

方から種々の入射角で入射する露光光を用い、上記スポット位置に透光郎を形成した遮光板を投影光学系の瞳面に配置して、上記一対の入射角以外の露光光による回折光を遮断した場合にも同様に実行される。

また、格子を複数組合せた一般的なマスクバターンに対しては、それぞれの格子に対して定めた 角度位置と相互間隔とを持たせた一対ずつの透光 部が遮光板に配置される。

照明光学系に備えられる遮光板における一対の 透光部は、一方の透光部からの露光光が1つの格 子で発生する一次回折光と、他方の透光部からの 露光光が同じ格子で発生する0次回折光とが投影 光学系の瞳面のほぼ同一位置を透過するように相 互間隔を定めたものである。

投影光学系に備えられる遮光板における一対の 透光部は、1つの格子に対して上述の入射角を有 する一対の露光光が発生する0次回折光と一次回 折光とを透過させるように相互間隔を定めたもの である。

また、パターン12をウェハ17上に投影する
投影光学系13の瞳面14にも、同様に透光を一)
5 a、15 bを備えた造光板(空間フィルター)
15 が配置される。ここで、本実施例ではタース
パターン12として1次元の回折各子パターとには対称に、かつとの形式
されており、それぞれ瞳面内で一対の造光部が光
すの光軸を挟んでほば対称に、かつとほぼ一
取す

るように配置されている。また、遮光板 6 、 1 5 には、それぞれモータ、カム等で構成され、ターンは構 7 、 1 6 が設けられており、マスクバターンでは光板 6 、 1 5 が交換可能で、かつの 1 5 a 、 1 5 b のでの 1 5 a 、 1 5 b の 1 5 a 、 1 5 a か 1 5 a

露光光の光路の模式図である。ここでは、図示の都合上、遮光板 6 がコンデンサレンズ 1 0 の直上に配置されるが、この位置はリレーレンズ 8 に対して第1 図の遮光板 6 と共役な面であり、同等な機能と効果を維持させる。

第2図において、投影光学系13の開口数をNA、露光光の波長を入、パターン12のピッチを A/NAの0.75倍、パターン12のライン・ アンド・スペースの比を1:1(格子のデューティを0.5)とする。

このとき、パターン12の彼長人を考慮したフーリエ変換 q ( u 、 v )は、パターン12を、 P (x 、 y )とすると、

 $q(u,v) = \int p(x,y) \times exp(-2\pi i (ux+vy)$   $/ \lambda \int dxdy$ 

で得られるが、 バターン 1 2 が第 4 図に示される ように、上下す なわち y 方向には一様で、 × 方向 へのライン・アンド・スペースの比が 1 : 1 、ピ ッチが 0 . 7 5 × A / N A の場合には、

 $q (u, v) = q_1(u) \times q_2(v)$ 

いる。この面光様は、従来同様、マスクに上方から種々の入射角で入射する露光光を与えるため、遮光板6が設けられているため、遮光板6の2つの透光部6 a、 6 bを射出する光光だけがリレーレンズ8、ミラー9、コンデンサーレンズ10を介して、格子を垂直に横切る面内で対称にマスク11に入射する、所定入射角の2つの平行光となる。

マスク11のパターン12に入射した平行光は0次、1次、2次…の各。回折光を形成し、これらの回折光は、投影光学系13に入射して、その暗面に次数別のスポットを形成するが、瞳面14に配置した造光板15の透光部により、0次回折光と1次回折光だけが選択的にウェハ17側に通され、その他の回折光は遮断される。

このとき、 0 次回折光と、 1 次回折光が最大限得られるように、駆動機構 7、 1 6 を用いて、マスク 1 1 のパターン 1 2 に対する進光板 6、 1 5 の位置調整を行う。

第2図は、本実施例の投影型露光装置における

と表わせ、

 $q_{1}(u) = 1, u = 0$ 

 $q_1(u) = 0.637$ ,  $u = \pm NA/0.75$ 

 $q_{1}(u) = -0.212$ ,  $u = \pm 3 \times N A / 0.75$ 

\*\*\*

 $q_{-1}(u) = 0.637/(2n-1) \times (-1)^{(n+1)}$ .

 $u = \pm (2n - 1) \times NA / 0.75$ 

q 1(v) = 0、 u は上記以外

また、

 $q_{1}(v) = 1, v = 0$ 

 $q_i(v) = 0, v \neq 0$ 

と表わせる。

第3図と第5図は、それぞれ本実施例に供される照明光学系用の遮光板 6 と、投影光学系用の遮 光板 1 5 の平面図である。

遮光板 6 、 1 5 は、上記フーリエ変換のエネルギー分布、すなわち | q (u,v)|<sup>2</sup> のピーク値、

 $(u,v) = (0,0) \cdot (\pm NA/0.75, 0) \cdot (\pm 3NA/0.75, 0) \cdot (\pm 3NA/0.75, 0) \cdot \cdots \cdot 01/2753.$ 

(u, v) = (0,0)、(± N A / 1.5 、 0 )、(±2 N A 、 0 )、 -- のうち、投影光学系 1 3 の開口数以内である。

 $(u,v) = (\pm N A / 1.5, 0)$ 

およびその近傍を透光部18、15とし、

(u, v) = (0, 0)

を遮光部としたものである。ここで、遮光板 6、 1 5 において、

(u, v) = (0, 0)

は、それぞれ照明光学系、および投影光学系13の光軸と一致するように、第1回の機構7、16により調整を行う。 遮光板 6、15は、金属板 6、15は、金属板 6、15なガランにのでも、またガランとのでは、マスクリーでの別の光でであって、マスクリーで、マスクリーで、スペースを明はである。

第6図は、投影光学系13の瞳面14での回折 光の強度分布を表わす線図である。

第6図において、瞳面14に形成されたスポット221は回折光Lr0、LLIが、また、スポット22rは回折光LLO、Lrlがそれぞれ集束したものである。

第6図より明らかなように、本実施例の投影型器光装置においては、ピッチが入/NAより微細な0.75×入/NAのパターン12の00次回折光と+1次または-1次回折光を投影光学系13を介してほぼ100%ウェハー17上へ集光させることができ、従って、従来の投影型露光装置の解像である。とかでき、この場合も、ピッチに応じた造光板を用いて、露光転写が可能である。

次に、本実施例の投影型電光装置における試料 基板上のパターン解像度を比較するための種々の 参考例の投影型電光装置を説明する。

# [参考例]

第7回、第8回は、参考例として掲げる特開平

第 2 図において、ピッチ 0 . 7 5 × 2 / N A である パターン 1 2 に対して、照明光学系中のパターン 1 2 のフーリエ変換面に遮光板 6 を設けることにより、パターン 1 2 を照明する照明光しにはし 1 2、し i r のごとく制限される。この照明光しは 2、し i r がパターン 1 2 に照射されるとパターン 1 2 に以射されるとパターン 1 2 により回折光が発生する。

照明光しi 』の 0 次回折光をし 1 0、 + 1 次回 折光をし 2 1 とし、照明光しi rの 0 次回折光を し r 0、 - 1 次回折光をし r 1 とすると、回折光 し 2 0 と回折光し 2 1、回折光し r 0 と回折光し r 1 の離角はともに、

s i n  $\theta = \lambda / (N\beta - \nu 1 2 O C \tau f)$ . =  $\lambda / (0.75 \times \lambda / NA)$ = NA/0.75

となるが、もともと、入射光しi & と入射光しi r は 2 × N A / 1.5 だけ離れているので、回折光し 0 と回折光しr 1、また、回折光しr 0 と回折光し 1 は、それぞれ同じ光路を通ることになる。

2-50417号の投影型電光装置における電光 光の光路を説明するためのもので、それぞれ光路 の模式図と、投影光学系の瞳面における光量分布 の線図である。なお、本実施例(第2図)による 装置と同じ作用、機能の駆材には同一の符号を付 してある。

第7図において、照明光学系の瞳面には開口較り(円形の透光のを備えた遮光板、マスク111に対することを備えたの入射角を制限している。マスカ12の大変生した、実線で示されるは投で示されるは投で示されると、破線で示されるのと、でからと、のスポット20に光のスポット20に表

第9図、第10図は、別の参考例として掲げる 投影型露光装置における露光光の光路を説明する ためのもので、それぞれ側面から見た光路の模式 図と、投影光学系の瞳面における光量分布の線図である。この参考例では、第 7 図の開口級り 6 Aの替わりに円環状の透光郎を設けた遮光板 6 B が取付けられている。

第9回に が で と で と か と と か と と か と と と か な と と と な か な で と と な か な か と と な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な か か な に な な か か な に な か か な に な か か な に な か か な な な か か な な な か か な な な か か な な な か か な な な か か な な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か か な な か な か な か な か な か な か な か な か な か な か な か な か な な か な な か な な か な な か な な か な な か な か な な か な な か な な か

投影光学系の開口数との比、いわゆるのを 0 . 9 としている。これは、 第12図よりも明郎と暗郎の光量差が有るが、 やはり 0 次回折光成分が強調された平坦な分布である。

第14図は、第9図の場合の投影像の格子バターンの強度分布の線図である。ここで、遮光板 6 B の円環状の退光部の内縁は σ で 0 . 7、外縁は σ で 0 . 9 に相当している。これは、第12図よりも明郎と暗部の光量差が有るが、やはり 0 次回折光成分が強調された平坦な分布である。

第11図~第14図に明らかなように、第7図 や第9図の場合と比較して、本実施例では実質的 な解像度が大幅に向上している。

ところで、第9図の場合において、投影光学系13の瞳面14に本実施例と同様な遮光板を配置すれば、第10図で網線で示される部分の0次および±1次の回折光を選択透過させて、ウェハ17上における本実施例と同様な解像度を違成することも可能である。

従来においても、マスクバターンにおける回折

[本発明の実施例(続き)]

第11図~第14図は、本実施例におけるウェハ17上の投影像の格子パターンの強度分布を第7図と第9図の場合と比較した線図である。この強度分布は、投影光学系のNAを0.5、露光光の波長 λ を 0.365 μ m、パターンのピッチはウェハ17上換算で0.5 μ m (ほぼ 0.685 × λ / NA)として計算により求めた。

第11図は、本実施例の投影像の格子バターンの強度分布の線図である。これは、明郎と暗郎の 光畳差を十分に確保した分布となっている。

第12図は、第7図の場合の投影像の格子パターンの強度分布の線図である。ここでは閉口絞り6Aの孔は比較的小さく、照明光学系の関口数と投影光学系の関口数との比、いわゆるの値を0.5としている。これは、明郎と暗郎の光量差がほとんど無い平坦な分布である。

第13図は、第7図の場合の投影像の格子バターンの強度分布の線図である。ここでは開口絞り6Aの孔は比較的大きく、照明光学系の開口数と

光を積極的に利用して投影光学系の解像度を向上する技術として、バターンの透過部のII つる位語 光光の位相を反転させる誘電体、いわゆる位相シフターを設ける技術が報告されている。しかしながら複雑な半導体回路バターン上に位相シフターを設けることは現実には難しく、位相シフター付フォトマスクの検査方法も未だに確立されてい

本実施例における解像度向上の効果は、位相シフターに匹敵するものでありながら、従来のフォトマスクがそのまま使用でき、従来のフォトマスク検査技術もそのまま踏襲することができる。

また、位相シフターを採用すると、焦点深度が増大する効果も得られるが、本実施例においても第6回に示されるとおり、瞳面14でのスポット220、22mは、瞳の中心より等距離の位置にあり、従って、デフォーカスによる波面収差の影響を受けにくく、従って、深い焦点深度が得られる。

本実施例では、回路バターンとしてライン・ア

本実施例では、また、ここまで、説明を簡略化するため、遮光板の遮光郎は露光光を全く透過させないものとしてきたが、これを半透過性とする等して、従来同様の露光を行いながら、特定の依細パターンについてのみ、その投影像のコントラストを上昇させるようにしてもよい。

本実施例では、特に照明光学系中の遮光板を中心に説明を行ったが、投影光学系中の遮光板についても作用および効果は基本的に同様なものと考

ターを採用してもよく、 この場合には交換機構が コンパクトになるとともに、 透光郎の大きさ、 形 状、 位置の 調整 等が 簡単に、 しかも 高速に行うこ とが可能になるといった 利点がある。

#### [発明の効果]

本発明の請求項第1項の投影型露光装置においては、造光板により、好ましい入射角の露光光ののない、なり、ないないののを選択的に試料基板のの対象をはないので、選択的のではないのではないのでは、対象を投影とされたでは、対象を投影とないでは、対象を投影というのというには、対象を受けるののというには、対象を受けるののというには、対象をできる。

本発明の請求項第2項の投影型露光装置においては、マスクの微糊バターンに応じた遮光板を遂択して、その角度と中心位置とを適正に調整することにより、試料基板上の結像バターンにおけるより大きな明暗の光量差とより深い焦点深度とが

えることができる。つまり、照明光学系のほぼ瞳 面もしくはその共役面と、投影光学系のほぼ瞳面 との少なくとも一方に上記条件を満足する空間フ ィルターを配置すれば、本実施例と同様の効果を 得ることができる。また、例えば、照明光学系の 瞳面に第3図に示したような空間フィルターを設 けるとともに、投影光学系の瞳面に円環状の透光 郎を備えた空間フィルターを配置してもかまわな い。なお、この場合、後者の空間フィルターにお いては、マスクパターンからの0次回折光と+1 次(または-1次)回折光とがともに透過するよ うに、円環状の透光部を配置することが必要であ ることは言うまでもない。また、両方の空間フィ ルターを併用することにより、投影光学系または ウェハーによる乱反射光をカットし、迷光を防止 する効果もある。

また、本実施例では、空間フィルター(遮光板 6、15)をマスクパターンに応じて機械的に交換することとしたが、例えば液晶表示素子やEC (エレクトロクロミック)素子等を用いたフィル

#### 達成される。

本発明の請求項第3項の投影型露光装置においては、調整機構により、遮光板の透光部の位置または間隔を変化させて、マスクと遮光板の最適な位置関係を得ることが可能で、また、別のパターンを有するマスクに対しても同一の遮光板を併用できる。

本発明の請求項第4項の投影型語光装置においては、電気光学素子により、遮光板の任意の位置を透明、不透明に自由に調整できるから、マスクと遮光板の最適な位置関係を得ることが可能であり、別のパターンを有するマスクに対しても同一の遮光板を併用できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、実施例の投影型露光装置の構成を示す斜視図である。

第2図は、実施例の投影型露光装置の光路を示す模式図である。

第3回は、夷施例の投影型露光装置の照明光学

系に配置される遮光板の平面図である。

第4図は、実施例の投影型露光装置のマスクのパターン平面図である。

第 5 図は、東施例の投影型露光装置の投影光学系に配置される遮光板の平面図である。

第6回は、実施例の投影型露光装置の投影光学系の瞳面における回折光の強度分布を示す線図である。

第7回は、参考例の投影型露光装置の光路を示す模式図である。

第8図は、参考例の投影型露光装置の投影光学系の暗面における回折光の強度分布を示す線図である。

第9図は、別の参考例の投影型電光装置の光路 を示す模式図である。

第10図は、別の参考例の投影型露光装置の投 影光学系の瞳面における回折光の強度分布を示す 線図である。

第11図は、本実施例における投影像の格子パターンの光量分布を示す線図である。

第12図は、参考例(σ=0.5とした)における投影像の格子パターンの光量分布を示す線図である。

第13図は、参考例(σ=0.9とした)における投影像の格子パターンの光量分布を示す線図である。

第14図は、別の参考例における投影像の格子 パターンの光量分布を示す線図である。

[主要部分の符号の説明]

1 … 水銀ランプ 2 … 楕円面鏡

3 … コールドミラー 4 … 集光光学素子

5 … インテグレータ素子

6 … 遮光板 7 … 驱動機構

8 … リレーレンズ 9 … ミラー

10 … コンデンサーレンズ

11 … マスク 12 … バターン

13…投影光学系 14… 瞳面

15… 遮光板 16… 駆動機構

17 ... ウェハ

代理人 弁理士 佐藤 正年

